

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

1xSUB-D9 Bu/Bu

SUB-D9 1x SUB-D9 (Buchse/Buchse)

Link zum Produkt

Abbildungen



Abbildung stellvertretend









Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879038065
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Mechanische Daten Montagedaten	
Höhe	88 mm
Breite	51 mm
Tiefe	15 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Lagertemperatur min.	-30 °C
Lagertemperatur max.	60 °C
SUB-D9	
Betriebsspannung AC	48 V



Betriebsspannung DC	48 V
Betriebsspannung AC max. (UL-listed)	30 V
Betriebsspannung DC max. (UL-listed)	42,4 V
Betriebsstrom	3 A
Betriebsstrom max. (UL)	175 mA
Familie-Bauform	SUB-D9
Familie-Bauform Rückseite	SUB-D9
Geschlecht	female
Geschlecht Rückseite	female
Verriegelungsart	Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)
Polzahl	9